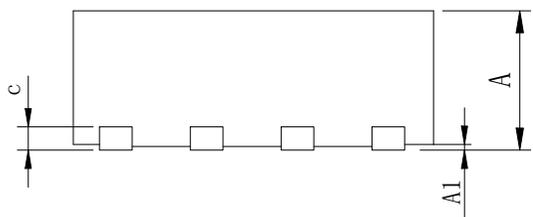


EXPOSED THERMAL  
PAD ZONE

BOTTOM VIEW



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	0.70	0.75	0.80
A1	—	0.02	0.05
b	0.18	0.25	0.30
b1	0.18BSC		
c	0.18	0.20	0.25
D	1.90	2.00	2.10
D2	1.10	1.20	1.30
e	0.50BSC		
Nd	1.50BSC		
E	1.90	2.00	2.10
E2	0.60	0.70	0.80
L	0.30	0.35	0.40
h	0.15	0.20	0.25

△	删除Detail A、引脚根部不缩小结构	郭玲芝	2023.9.14
△	取消载体尺寸	侯县瑶	2022.4.29
△	增加引脚根部Detail A	侯县瑶	2022.4.29
更改标记	更改内容	签名	日期

拟制		复审	
审核		会签	
		标准化	
制图		批准	
幅面:	A4	比例:	

 **华天科技(西安)有限公司**  
HuaTian Technology(Xi'an)CO.,LTD

DFN8L(0202X0.75-0.50)(B)  
产品外形图

图号:HTFa008020202

单位	版次	密级
mm	2版	秘密
第1张		共1张

⊕ - 

参考图号 JEDEC MO-229 (VCCD-3)